

证券代码：688216

证券简称：气派科技

气派科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	国源信达 章耿源 壹泽投资 曹家强
时间	2026年3月10日 9:30-11:00
地点	广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 文正国
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍基本情况</p> <p>略</p> <p>二、问答环节</p> <p>1、公司目前主要以传统封装为主并且毛利率不高，请问在此背景下公司的发展方向如何？</p> <p>答：2018年至今整个行业从传统封装产能扩张、产能消化、去库存，到目前的景气度恢复，公司将根据市场景气度回暖全力以赴扭亏为盈；在产品结构方面，公司持续做好特色产品，持续提高DFN、QFN占有率；在先进封装方面，公司在稳定自身业务情况下，陆续开展先进封装的自研，</p>

同时持续关注能相互赋能的并购标的。

2、请问公司订单的集中哪些类型？

答：公司产品应用主要是大消费类为主，具体比如手机、家电、蓝牙、电源管理等，其他包括存储、储能、工控、5G 通讯等等。

3、请问公司今年可以完成扭亏吗？

答：从原材料成本看，目前如铜、银、金等原材料上涨；从客户端看，部分客户对产品价格非常敏感，公司逐步在推动价格调整。随着行业整体转暖，公司将全力以赴去改善经营，2026 年是否扭亏还需要根据行业景气度能否持续以及公司产品价格调整进度等因素综合来看。

4、公司目前订单如何？

答：由于 AI、算力、存储等需求对封装产能需求较高，挤占了封测行业龙头的封装产能，公司从 2025 年四季度开始订单逐步饱满，目前公司整体订单情况向好。

5、请问公司在价格、毛利率方面有什么计划？

答：一是公司对产能结构进行调整，逐步调整亏损产品产能分配；二是对部分产品价格的调整；三是通过调整各产品产能分配结构。由于上游原材料的价格上涨，公司已在春节前进行了一轮封测价格调整、但幅度和范围较小，后续将根据上游原材料价格及市场景气度的情况择机开展封测价格调整事宜。

6、请问公司近期的定向增发的募集资金用途以及资金来源？

答：募集资金全部用于补充流动资金；资金来源一部分控股股东于 2025 年 1 月进行的协议转让所得资金，另一部分为控股股东自筹资金。

	<p>7、公司有进行股权激励吗？</p> <p>答：公司在 2023 年开始进行股票激励计划以及员工持股计划，覆盖人员在主管级别以上、人数在 200 多人。</p> <p>8、请问公司目前在手订单如何，订单周期如何？</p> <p>答：公司所在行业惯例是客户提前 2-3 月给出意向订单，正式订单一般在一个月内给出，目前待投订单在 8-9 亿只左右，此部分订单预计可生产 24 天左右。</p>
	无
日期	2026 年 3 月 10 日